# MENU SEARCH INDEX DETAIL JAPANESE BACK

2/2

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-153126

(43) Date of publication of application: 16.06.1995

(51)Int.CI.

G11B 11/10 G11B 11/10

G11B 11/10 G11B 11/10

(21)Application number : 05-298560

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

29.11.1993

(72)Inventor: ANDO KEIKICHI

MIYAMOTO JIICHI

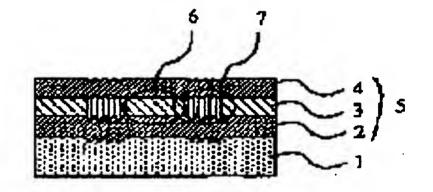
ANZAI YUMIKO NAKAMURA JUNKO

# (54) MAGNET-OPTICAL RECORDING MEDIUM, ITS MANUFACTURE AND MAGNETO-OPTICAL RECORDER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide the recording medium by which the highly densified recording can be realized by stably forming recording magnetic domains smaller than the light spot diameter.

CONSTITUTION: This recording medium has the magnetic film 3 formed on the substrate 1 directly or through the dielectric layer 2 and on the surface of the substrate 1, flat part regions and fine, recessed and projecting part regions are formed alternately and adjacently to each other. The regions 6 of the magnetic film 3 formed on the flat part regions of the substrate 1 are used for the information recording regions. The regions 7 of the magnetic film 3 formed on the fine, recessed and projecting part have large coercive force, and the regions formed on the flat part have small coercive force. Accordingly, a minute recording spot can be formed in each of the flat part regions, of which width is restricted by the fine, recessed and



projecting part regions, without reducing the spot diameter of the incident laser light on the recording film to remarkably enhance the recording density.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

09.03.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

-

[Kind of final disposal of application other

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-153126

(43)公開日 平成7年(1995)6月16日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> G 1 1 B 11/10		9075 - 5D 9075 - 5D 9075 - 5D	FI	技術表示箇所
			審査請求	未請求 請求項の数18 OL (全 11 頁)
(21)出願番号	21)出願番号 特願平5-298560 22)出願日 平成5年(1993)11月29日		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
			(71)出願人	
•			(72)発明者	安藤 圭吉 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
			(72)発明者	宮本 治一 東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
	•		(74)代理人	弁理士 平木 祐輔 最終頁に続く

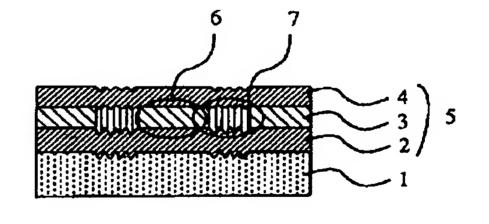
### (54) 【発明の名称】 光磁気記録用媒体及びその製造方法並びに光磁気記録装置

#### (57)【要約】

【目的】 光スポット径よりも小さな記録磁区を安定に 形成できるようにして、光磁気記録媒体の高記録密度化 を実現する。

【構成】 光磁気記録媒体は基板1上に直接又は誘電体層2を介して形成された磁性膜3を有し、基板表面上には平坦部の領域と微細な凹凸部の領域とが交互に隣接して形成されている。基板の平坦部の領域上に形成された磁性膜の領域6を情報記録領域として用いる。

【効果】 微細な凹凸部上に形成された磁性層の領域7 は保磁力が大きく、平坦部上に形成された領域は保磁力 が小さい。そのため、記録膜に入射するレーザ光のスポット径を小さくすることなく、上記微細な凹凸部の領域 で幅を制限された平坦部の領域に微小な記録点を形成で き記録密度を大幅に向上できる。



- 1…基板
- 2…誘電体層
- 3…磁性層
- 4…保護層
- 5…記録媒体
- 6…保持力の低い領域
- 7…保持力の高い領域

体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に直接又は誘電体層を介して形成 された磁性膜を有する光磁気記録媒体であって、磁性膜 内に相対的に保磁力の大きな領域と相対的に保磁力の小 さな領域を交互に隣接して設け、相対的に保磁力の小さ な領域を情報記録領域として用いることを特徴とする光 磁気記録媒体。

【讃求項2】 基板上に直接又は誘電体層を介して形成 された磁性膜を有する光磁気記録媒体であって、基板表 面上には平坦部の領域と微細な凹凸部の領域とが交互に 10 隣接して形成されており、基板の平坦部の領域上に形成 された磁性膜の領域を情報記録領域として用いることを 特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項3】 基板上に誘電体層を介して形成された磁 性膜を有する光磁気記録媒体であって、誘電体層の表面 上には平坦部の領域と微細な凹凸部の領域とが交互に隣 接して形成されており、誘電体層の平坦部の領域上に形 成された磁性膜の領域を情報記録領域として用いること を特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項4】 平坦部の領域と微細な凹凸部の領域とは 20 交互に隣接して螺旋状に配置されていることを特徴とす る請求項2又は3記載の光磁気記録媒体。

【請求項5】 平坦部の領域と微細な凹凸部の領域とは 交互に隣接して同心円状に配置されていることを特徴と する請求項2又は3記載の光磁気記録媒体。

【請求項6】 微細な凹凸部の領域中に平坦部の領域が 離散的に配置されていることを特徴とする請求項2又は 3 記載の光磁気記録媒体。

【請求項7】 微細な凹凸部の凹の深さ又は凸の高さの 半値幅の平均値は2~30nmの範囲であり、微細な凹 30 法。 と凹の間隔又は凸と凸の間隔の平均値は4~60nmの 範囲であることを特徴とする請求項2~6のいずれか1 項記載の光磁気記録媒体。

【請求項8】 平坦部の領域の幅は100~600nm の範囲であることを特徴とする請求項2~7のいずれか 1 項記載の光磁気記録媒体。

【請求項9】 平坦部の領域の幅又は長さは100~6 00nmの範囲であることを特徴とする請求項2~7の いずれか1項記載の光磁気記録媒体。

【請求項10】 基板上に直接又は誘電体層を介して形 40 成された磁性膜を有する光磁気記録媒体であって、平坦 な領域中に凹状領域又は凸状領域が離散的に面内方向に 配置され、該凹状領域又は凸状領域を情報記録領域とし て用いることを特徴とする光磁気記録媒体。

【請求項11】 凹状領域の深さ又は凸状領域の高さの 平均値は10~50nmの範囲、凹状領域の深さ又は凸 状領域の高さの半値幅の平均値は100~500mmの 範囲であり、凹状領域と凹状領域の間隔又は凸状領域と 凸状領域の間隔の平均値は200~1000nmの範囲 であることを特徴とする請求項10記載の光磁気記録媒 50 する工程とを含むことを特徴とする光磁気記録媒体の製

【請求項12】 請求項2~9のいずれか1項に記載さ れた光磁気記録媒体の製造方法であって、基板上に電磁 波に対して感度を有する感光性樹脂膜を形成する工程 と、該感光性樹脂膜を所望のパターンで露光する工程 と、現像によつて該感光性樹脂膜の表面に平坦部の領域 と微細な凹凸部の領域を交互に隣接して形成して原盤を 作製する工程と、該原盤から光硬化型樹脂又は熱硬化型 樹脂を用いて転写して、もしくはNiメッキによってス タンパを作製する工程と、該スタンパから光硬化型樹脂 又は熱硬化樹脂を用いて複製する工程とを含むことを特 徴とする光磁気記録媒体の製造方法。

2

請求項2~9のいずれか1項に記載さ 【請求項13】 れた光磁気記録媒体の製造方法であって、透明基板上に **電磁波に対して感度を有する感光性樹脂膜を形成する工** 程と、該感光性樹脂膜を所望のパターンで露光する工程 と、現像によつて該感光性樹脂膜の表面に平坦部の領域 と微細な凹凸部の領域を交互に隣接して形成する工程と を含むことを特徴とする光磁気記録媒体の製造方法。

【請求項14】 請求項2~9のいずれか1項に記載さ れた光磁気記録媒体の製造方法であって、透明基板上に 誘電体層を形成する工程と、該誘電体層上に電磁波に対 して感度を有する感光性樹脂膜を形成する工程と、該感 光性樹脂膜を所望のパターンで露光する工程と、現像に よつて該感光性樹脂膜の表面に前記パターンの平坦部の 領域と微細な凹凸部の領域を交互に隣接して形成する工 程と、該感光性樹脂膜をマスクとしてイオンエッチング して、前記誘電体層の表面に微細な凹凸部を形成する工 程とを含むことを特徴とする光磁気記録媒体の製造方

【請求項15】 請求項2~9のいずれか1項に記載さ れた光磁気記録媒体の製造方法であって、透明基板上に 微細な凹凸を全面に有する誘電体層を形成する工程と、 該誘電体層上に電磁波に対して感度を有する感光性樹脂 膜を形成する工程と、該感光性樹脂膜を所望のパターン で露光する工程と、現像によつて前記パターンを有する 感光性樹脂マスクを形成する工程と、該感光性樹脂マス クを介してイオンエッチングして、前記誘電体層の表面 に微細な凹凸部を形成する工程とを含むことを特徴とす る光磁気記録媒体の製造方法。

【請求項16】 請求項2~9のいずれか1項に記載さ れた光磁気記録媒体の製造方法であって、透明基板上に 誘電体層を形成する工程と、該誘電体層上に熱的に形状 変化する材料の薄膜を形成する工程と、該薄膜上に粒状 の金属薄膜をマスク材として形成する工程と、該マスク 材をイオンエッチングして除去することにより前記薄膜 表面に金属薄膜の粒状に対応した微細な凹凸を形成する 工程と、微細な凹凸が形成された前記薄膜表面に所望の パターンのエネルギー線を照射して平坦部の領域を形成

造方法。

【請求項17】 請求項10又は11に記載された光磁気記録媒体の製造方法であって、平坦な基板表面に高エネルギーピームを照射して該照射領域を凹状又は凸状に形状変化させる工程を、基板表面に前記凹状又は凸状領域が離散的に配置されるように反復することを特徴とする光磁気記録媒体の製造方法。

【請求項18】 光磁気記録媒体中の磁性膜の温度を上昇させるための光を照射する光ヘッドと、前記磁性膜に磁界を印加するための磁界印加手段と、前記磁性膜に所望の記録磁区を形成するために前記光の強度又は前記磁界の強度もしくは向きを変化せる変調手段と、前記光を記録媒体上の所望の位置に照射するための自動位置制御手段を有し、光磁気記録媒体の相対的に保磁力が小さいな領域に該領域と相対的に保磁力が大きな領域との境界部に磁壁が位置するようして記録磁区を形成するための記録制御手段とを備えることを特徴とする光磁気記録装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光、電子線等の記録用エネルギービームによって、映像や音声等のアナログ信号をFM変調した情報や、電子計算機のデータ、ファクシミリ信号、ディジタルオーディオ信号等のディジタル情報をリアルタイムで記録することが可能な光磁気記録媒体において、光スポット径よりも小さな磁区を安定に形成できる高密度光磁気記録媒体とその製造方法、及び光磁気記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の光磁気記録媒体の断面構造を図2 30に示す。トラッキング用の案内溝を設けたガラスなどの透明基板40の表面に、窒化珪素などの誘電体層41を約90nm、TbFeCoなどの磁性層42を約100nm、窒化珪素などの保護層43を約200nmの膜厚に順次積層して記録媒体44としている。誘電体層41は、レンズ47によって収束されて基板40側から入射したレーザ光48をその内部で多重反射させ、磁性層42で生じる偏光面の回転(カー回転)を増大させる作用をする。保護層43は、磁性層42を酸化などの腐食から保護する作用をする。

【0003】このような光磁気記録媒体の記録再生の原理について説明する。磁性層42の保磁力は、室温では大きく、キュリー温度付近で小さくなる。そこで記録媒体に記録磁界を印加しながら、レーザ光48を収束して照射し、記録媒体の温度を上昇させると、記録温度に達したときに保磁力Hcは記録磁界と等しくなるため、記録温度に達した部分の磁性層42の磁化は記録磁界の方向に向き記録磁区が形成される。再生時には、記録磁区に読み出し用の収束光を照射し、偏光面の回転を検出することにより記録磁区の有無、形状や大きさを検出することにより記録磁区の有無、形状や大きさを検出す

る。この光磁気記録方法の詳細については、例えば、特 開昭59-210543号公報に記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、光の強度を制御することによって小さな磁区を記録しようとすると、記録温度に達した部分の大きさを制御するのが困難で、実質的に光スポット径(約1.6 μm、波長830 nm)の1/2よりも小さな磁区を記録することができない。このため、高密度な記録を行なうのが困難であった。本発明の第1の目的は、上記問題を解決し、光スポット径の1/2よりも小さな磁区を安定に形成して高密度記録を行なうことの可能な光磁気記録媒体を提供することにある。

【0005】本発明の第2の目的は、光スポット径の1/2よりも小さな磁区を安定に形成して高密度記録を行なうことの可能な前記光磁気記録媒体の製造方法を提供することにある。本発明の第3の目的は、光スポット径の1/2よりも小さな磁区を安定に形成して高密度記録を行なうことの可能な光磁気記録装置を提供することに20ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明においては、磁性 膜内に相対的に保磁力が大きな領域と相対的に保磁力が 小さな領域を交互に隣接して設けた光磁気記録媒体を用 い、相対的に保磁力の小さな領域にのみ微小な記録磁区 を形成できるようにすることにより、前記第1の目的を 達成する。

【0007】保磁力が相対的に小さな領域の幅又は長さの少なくともいずれかを、情報記録単位の幅又は長さのいずれかよりも小さくすると、記録磁区の幅又は長さを正確に制御して記録することができる。相対的に保磁力の小さな領域と相対的に保磁力の大きな領域を同心円状又は螺旋状に形成すると、記録領域がトラック状に配置されるため高速アクセスが可能となる。また、同心円状又は螺旋状に形成された相対的に保磁力が小さな領域の幅を0.6 μmよりも小さくすると、0.6 μmよりも幅の狭い記録磁区を形成することが容易になり、高密度記録が可能になる。

【0008】相対的に保磁力の大きな領域と相対的に保 40 磁力の小さな領域は、磁性膜を形成する基板又は保護層 の表面に微細な凹凸部の領域と平坦な領域を交互に隣接 して形成することによって設けることができる。このと き、微細な凹凸部の凹部の深さ又は凸部の高さの半値幅 の平均値は2~40nmの範囲が好ましく、2~30n mの範囲がより好ましい。微細な凹凸の凹部又は凸部の 各々の間隔の平均値は4~80nmの範囲が好ましく、 4~60nmの範囲がより好ましい。微細な凹凸部の凹 部の深さ又は凸部の高さの半値幅の平均値が2nm未満 では、微細な凹凸部の領域と平坦部の領域の保磁力の差 50 を大きくすることができない。また、この半値幅が40

nmを超えると、読み出し時のノイズが大きくなりS/ N比を大きくすることができないので実用上好ましくない。

【0009】相対的に保磁力の大きな領域と相対的に保磁力の小さな領域は、平坦な基板表面に凹状領域又は凸状領域を離散的に設けることによっても形成することができる。このとき、基板表面の凹状領域の深さ又は凸状領域の高さの平均値は10~50nmの範囲が好ましく、より好ましくは60~3 100nmの範囲である。また、凹状領域又は凸状領域の各々の間隔の平均値は200~1000nmの範囲が好ましく、より好ましくは200~600nmの範囲である。

【0010】平坦部と微細な凹凸部の領域を有する基板は、フォトレジスト又は電子線レジスト等、電磁波に対して感度を有する感光性樹脂の層を形成し、レジストに所望の平坦部と微細な凹凸部の領域のパターンを有するマスクを介して光又は電子線を照射し、現像によりレジストの表面に微細な凹凸部を形成して原盤を作製し、この原盤からスタンパを作製し、スタンパから光硬化又は熱硬化樹脂を用いて複製する、いわゆる露光法及びレプリカ作製方法により作製することができる。

【0011】これにより、所望のパターンの平坦部と微細な凹凸部を有する基板を多数枚再現性よく作製できる。こうして作製された基板上に従来例と同様に、誘電、体層、磁性膜及び保護層を形成することにより、平坦部と微細な凹凸部を隣接して交互に有する光磁気記録媒体が得られる。それにより、保磁力が異なる領域が得られる。

【0012】平坦部と微細な凹凸部を有する誘電体層は、誘電体層の表面にフォトレジスト又は電子線レジスト等の電磁波に対して感度を有する感光性樹脂を形成し、所望のパターンを有するマスクを介して光又は電子線を照射した後、現像によつてレジストの表面に所望の形状の微細な凹凸部を形成してマスクを作製し、該マスクを介してイオンエッチングして、誘電体層の表面に微細な凹凸部を形成することにより作製される。

【0013】又は、表面全体に微細な凹凸部を有するフォトレジスト、電子線レジストを形成し、所望のパター 40 ンを有するマスクを介して光を照射して該レジストを熱的に変形させて平坦部を形成する。その後、該レジストを原盤にして、前記スタンパ作製工程と同様にスタンパを作製し、所望のパターンの微細な凹凸を有するレプリカ基板を作製する、又は該レジストをマスクにしてイオンエッチングし、上記と同様の表面に所望の形状の微細な凹凸部を有する誘電体層を作製することができる。

【0014】これにより、所望のパターンの平坦部と微 るタイミング制 細な凹凸部を表面に有する誘電体層を形成できる。さら 保磁力が小さたに、従来例と同様に、該誘電体層の表面に、磁性膜及び 50 ことができる。

6

保護層を形成することにより、平坦部と微細な凹凸部を 隣接して交互に有する光磁気記録媒体が得られる。それ により、光磁気記録媒体上に保磁力が異なる領域が得ら れる。したがって、保磁力の小さな領域にのみ微小な記 録磁区を形成することが容易になる。すなわち高密度記 録が可能になる。

【0015】なお、上記フォトレジストに光又は電子線を照射する工程は、光又は電子線を所望のパターンで直接照射して微細な凹凸部を形成してもよいし、光又は電子線の照射量を変調して所望のパターンの微細な凹凸部を形成してもよい。保磁力が他の部分と異なる領域の形成は、基板表面に高エネルギービームを照射して基板表面を凹状又は凸状に形状変化させた領域を非照射領域と交互に隣接して膜の面内方向に配置することによってもよい。これにより、照射領域の凹状又は凸状と非照射領域の平坦部の保磁力が異なる領域が得られる。

【0016】本発明の光磁気記録装置は、磁性膜の温度を上昇させるための光を照射する光ヘッドと、磁性膜上に磁界を印加するための磁界印加手段と、所望の記録磁区を形成するために光の強度又は磁界の強度もしくは向きを変化させるための変調手段と、光を記録媒体上の所望の位置に照射するための自動位置制御手段を少なくとも有し、前記した相対的に保磁力他大きな領域と相対的に保磁力が小さな領域との境界部に磁壁が位置するように記録磁区を形成するための記録制御手段を有する。前記録制御手段は、光又は磁化の強度変化のタイミングを制御するタイミング制御部を有していて、記録磁区の幅又は長さを正確に制御して高密度、かつ、信号品質のよい記録を行うことができる。

### 30 [0017]

【作用】本発明の光磁気記録媒体は、磁性膜内に相対的に保磁力が大きな領域と相対的に保磁力が小さな領域とを備えている。このため、保磁力が小さな領域のみを高感度(低い温度で記録できる)にすることができ、適当な強度の(少し弱い)光を媒体に照射して記録を行なえば、上記高感度の領域にのみ記録磁区を形成することができ、その他の領域に磁区が広がることはない。したがって、保磁力が小さな領域と同程度の大きさの微小な記録磁区を形成することができる。

【0018】その際、記録される磁区の形状や大きさは、あらかじめ形成した保磁力が小さな微小領域の形状や大きさによって決まるため、記録時にレーザ光強度が変化したとしても、一定の形状や大きさの磁区を安定に形成することができ、高S/Nな(低ノイズの)記録が可能となる。また、本発明による光磁気記録装置は、光を記録媒体上の所望の位置に照射するための自動位置制御手段と、光又は磁化の強度変化のタイミングを制御するタイミング制御部を備えており、あらかじめ形成した保磁力が小さな微小領域と一致して記録磁区を形成することができる

[0019]

【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明す る。

〔実施例1〕図1に、本発明の光磁気記録媒体の一実施 例の概念図を示す。本実施例の光磁気記録媒体は、所望 のパターンで平坦部と微細な凹凸部を有するディスク状 の基板1上に少なくとも1層の磁性層3を備えて成る。 平坦部の領域の幅は0. 4μmとし、微細な凹凸部の幅 は 0. 3 μ m と し た。 磁性層 3 と し て は 膜 厚 8 0 n m の TbFeCoなどの光磁気記録媒体を用いる。TbFe Coなどの光磁気記録媒体を用いる場合、光磁気効果の 増大と耐酸化性の向上のために、窒化珪素などを誘電体 層2 (膜厚60nm) や保護層4 (膜厚60nm) とし て設け、磁性層3を挟んだ構成の記録媒体5とするのが 好ましい。もちろん必要に応じて熱拡散層や反射層など の金属層を設けてもよい。

【0020】磁性膜3上には、平坦部に対応して相対的 に保磁力が低い領域6が形成され、微細な凹凸部に対応 して相対的に保磁力が高い領域7が形成される。この相 対的に保磁力の低い領域6は、ディスク上でいろいろな 20 形状に配置することが可能であるが、図5に示した同心 円状又は螺旋状に配置することによりトラックを兼ねる ことができ、アクセスが容易になるため、本実施例では 螺旋状に配置した。相対的に保磁力が低い領域6と相対 的に保磁力が高い領域7を隣接して螺旋上に設けるため には、基板又は誘電体層の表面に、同様のパターンで平 坦部と微細な凹凸部を設ければよい。

【0021】上記平坦部の領域と微細な凹凸部の領域の 幅は100mm以上600mm以下の範囲が好ましい。 また、上記微細な凹凸部の平均高さは上記平坦部と同一 30 面上でもよいし、上位又は下位に位置していてもよい。 上記平坦部の領域の幅を狭くした場合は、例えばTbF **eCo磁性膜の組成を変えて保磁力を小さくしたり、膜** 厚を薄くする、あるいは記録レーザ光の波長を短くする ことが好ましい。それにより高密度記録が可能となる。

【0022】以下、この媒体が高記録密度化に有効であ ることを説明する。図4に示したように同じパイアス磁 界で記録するとき、保磁力の低い領域は、保磁力の高い 領域と比べて低い温度で記録できる。したがって、適当 に示したように媒体中の記録感度の高い領域すなわち保 磁力の低い領域6にのみ記録磁区を形成することが可能 となる。つまり、記録磁区の幅は記録レーザ光のスポッ ト径によらず、保磁力の低い領域の幅(0. 4μm)に 限定される。こうして高密度(挟トラック)記録が実現 できる。

【0023】この例では0.7μmピッチの挟トラック 記録が実現されるため、記録ビットピッチ(線記録密 度)  $\epsilon 0$ .  $3 \mu m$ とすれば一平方インチあたり 3 GBの 記録密度が達成できる。また、保磁力の低い領域の幅を 50 保磁力が低い領域は前記基板の平坦部の領域24に対応

8

 1 μmにし、保磁力の低い領域の幅の間隔を0.2  $\mu$ mにし、記録ビットピッチ(線記録密度)を $0.3\mu$ mとすれば、一平方インチあたり10GBの記録密度が **遠成できる。この場合は磁性膜の膜厚を薄くする及び/** 又は保磁力を小さくする、あるいは記録レーザ光の波長 を短くするなどして、記録に必要なレーザ光のパワーを 低減し、実効的なスポット径を小さくすることにより記 録磁区を小さくすればよい。

【0024】〔実施例2〕次に、相対的に保磁力が高い 領域と相対的に保磁力が低い領域を有する光磁気記録用 媒体の製造方法について説明する。図6に、本発明によ る光磁気記録用媒体の基板の製造工程の一実施例を示 す。まず、厚さ10mmの透明なガラス板10の表面に フォトレジスト又は電子線レジスト等の電磁波に対して 感度を有する樹脂 1 1 を塗布し、所望の平坦部と微細な 凹凸部を形成するための領域のパターンを有するマスク 12を介して光又は電子線13を照射する(a)。マス ク12を除去して、現像液のシャワー又は液中に浸漬し て現像23することによって、光又は電子線に照射され た領域のフォトレジスト又は電子線レジスト11の表面 に微細な凹凸部の領域14を形成して原盤15を作製す る (b)。次に、原盤15上に膜厚20nmのAl-T i 合金からなる剥離層22を形成し(c)、原盤15か ら光硬化型樹脂又は熱硬化型樹脂a16を用いてレジン 樹脂基板17に転写して、スタンパ18を作製する (c, d)。さらに、スタンパ18から光硬化型樹脂又 は熱硬化樹脂b19を用いて透明なガラス円板20に複 製し(e)、平坦部24と微細な凹凸部の領域14を有 する基板21を作製する(f)。

【0025】これにより、所望のパターンの平坦部と微 細な凹凸部を有する基板を多数枚再現性よく作製でき る。また、上記の原盤表面にNiメッキを施してNiス タンパを作製し、射出成型法あるいはキャスティング法 により透明基板を作製してもよい。上記微細な凹凸部の 領域の凹凸の大きさは、光又は電子線の照射量及び現像 時間を変化させることにより容易に調整することがで き、微細な凹凸部の領域の幅及び長さを所望のパターン に形成するには、光又は電子線の照射する時間に間隔を 設ければよい。また、微細な凹凸部を形成後、アルゴン な強度で光を照射し媒体を昇温させることにより、図1 40 イオンによるイオンエッチングなどを行うことにより微 細な凹凸部の凹凸形状を顕著にできる。

> 【0026】なお、上記(a)の工程で、透明なガラス 板10にフォトレジスト又は電子線レジスト11を塗布 後、マスクを介することなく直接光又は電子線を所望の パターンで照射して、微細な凹凸部を形成してもよい。 上記基板21上に従来例と同様の構造で記録媒体5を形 成した。斜視図を図12に示す。本実施例により、図3 に示すような温度特性の保磁力が低い領域6と保磁力が 高い領域7を有する光磁気記録媒体が得られた。ここで

し、保磁力が高い領域は前記基板の微細な凹凸部の領域 14に対応する。

【0027】記録磁区の幅は記録レーザ光のスポット径(例えば830nmで約 $1.6\mu$ m)によらず、保磁力の低い領域の幅に限定されるので、保磁力の小さな領域にのみ微小な記録磁区を形成することが容易になった。この保磁力の低い領域24はディスク上にいろいろな形状で配置することが可能であるが、図5に示した同心円状又は螺旋状に配置することによりトラックを兼ねることができ、アクセスが容易になるため、本実施例では螺10 旋状に配置した。この時の保磁力の低い領域の幅は $0.4\mu$ mであり、この保磁力の低い領域6間の距離は $0.3\mu$ mとした。

【0028】また、上記レプリカ基板を走査型電子顕微 鏡で観察した結果、上記の微細な凹凸部の半値幅及び/ 又は長さの平均値は20mmであった。また、上記原盤 15を作製後、これを基板として従来と同様の構造で記 録媒体5を形成してもよい。この場合は、図6に示す透 明なガラス板10はあらかじめ基板1を用いて、表面に フォトレジスト又は電子線レジスト11を塗布し、所望 20 の平坦部と微細な凹凸部を形成するための領域のパター ンを有するマスク12を介して光又は電子線13を照射 する。それを現像23することによって光又は電子線に 照射された領域のフォトレジスト又は電子線レジスト1 1の表面に微細な凹凸部の領域14を形成し、これを基 板とする。また、上記フォトレジスト又は電子線レジス ト11を塗布後、上記マスク12を介することなく、光 又は電子線13を照射し、現像23することによって光 又は電子線に照射された領域のフォトレジスト又は電子 線レジスト11の表面に微細な凹凸部の領域14を形成 30 し、これを基板としてもよい。

【0029】本実施例では、平坦部の領域を螺旋状に配置したが、図13の斜視図に示すように幅及び長さを規制した平坦部の領域を形成してもよい。この場合は、所望の位置に記録磁区を形成するために、オートフォーカスやトラッキング等の位置制御手段によって情報を記録すべき位置に光ヘッドを位置決めし、クロック発生回路によって発生されたクロックに従って、タイミング制御部で光や磁界の照射タイミングを制御する。

【0030】上記のレプリカ基板を製造する工程の剥離 40 を確実に行うための剥離層としては、A1-Ti合金の他にもA1, Ti, Au, Ag, Cu, Pt, Rh, Ta, Cr, Ni, Mn, Nb, Zr及びSiから選ばれる少なくとも一種を用いることができる。さらに、必要により剥離剤(例えばシリコンオイル、カルコゲン化合物、すなわちTe, Se, Sのうち少なくとも一者を含む混合物又は化合物など)蒸着等の方法でコーティングしても同様の効果がある。また、スタンパ用のプラスチック基板の表面に剥離層として誘電体を用いるとよい。誘電体としてはSiO2, Si3N4などの窒化物、酸化 50

物などが好ましい。

【0031】〔実施例3〕表面に平坦部と微細な凹凸部を有する誘電体層の製造工程の他の実施例を図7に示す。本実施例では、誘電体層上にフォトレジスト又は電子線レジスト等の電磁波に対して感光性を有する樹脂を形成し、パターン照射及び現像によつてレジストの表面に所望の形状の微細な凹凸部を形成する。次に、レジストをマスクとしてイオンエッチングして、誘電体層の表面に微細な凹凸部を形成する。

*10* 

[0032] 図7に示すように、透明基板1上に、スパッタリング法などにより窒化珪素等の誘電体層30を、例えば膜厚60nmに形成する。次に、誘電体層30の表面にフォトレジスト又は電子線レジスト11を塗布し、所望の平坦部と微細な凹凸部を形成するための領域を有するパターンのマスク12を介して光又は電子線13を照射し(a)、現像23することによって光又は電子線に照射された領域のフォトレジスト又は電子線レジスト11の一部を除去し微細な凹凸部を有するレジストマスクa31を形成する(b)。次に、レジストマスクa31を平スクとしてイオンエッチング32して(c)、誘電体層30の表面に微細な凹凸部36及び平坦部33を形成する(d)。

【0033】こうして、所望のパターンの平坦部と微細な凹凸部を表面に有する誘電体層を形成できる。上記誘電体層に従来例と同様の方法で膜厚80nmの磁性層3を形成し、さらに、保護層4を形成して光磁気記録媒体5を作製した。これにより、光磁気記録媒体上に保磁力が異なる領域が得られる。したがって、保磁力の小さな領域にのみ微小な記録磁区を形成することが容易になり、高密度記録が可能になる。前記微細な凹凸部を有するレジストマスクa31は、フォトレジスト又は電子線レジスト11を塗布後、マスク12を介することなく直接光又は電子線を所望のパターンで照射し後、現像23することによって形成してもよい。

【0034】〔実施例4〕表面に平坦部と微細な凹凸部を有する誘電体層の製造工程の他の実施例を図8に示す。本実施例では、基板上にスパッタリング法等によって表面全体に微細な凹凸部を有する誘電体層を形成する。その上にフォトレジスト又は電子線レジスト等の電磁波に対して感度を有する感光性樹脂を形成し、パターン照射及び現像によつて所望パターンでレジストを除去し、レジストをマスクとしてイオンエッチングすることにより誘電体層の表面に微細な凹凸部を形成する。

【0035】図8に示すように、透明基板1上にスパッタリング法などにより表面に微細な凹凸を有する窒化珪素等の誘電体層34を、例えば膜厚60nmに形成する。次に、誘電体層34の表面にフォトレジスト又は電子線レジスト11を塗布し、所望の平坦部と微細な凹凸部を形成するための領域を有するパターンのマスク12を介して光又は電子線13を照射し(a)、現像23す

ることによって光に照射された領域のフォトレジスト又は電子線レジスト11を除去してレジストマスクb35を形成する(b)。このレジストマスクb35をマスクとしてイオンエッチング32して(c)、上記誘電体層34の表面に平坦部33と微細な凹凸部36を有する誘電体層を形成する(d)。

【0036】これにより、所望のパターンの平坦部と微細な凹凸部を表面に有する誘電体層34を形成できる。上記誘電体層に従来例と同様の構造で膜厚80nmの磁性層3を形成し、さらに、保護層4を形成して光磁気記録媒体上に保磁力が異なる領域が得られる。したがって、保磁力の小さな領域にのみ微小な記録磁区を形成することが容易になり、高密度記録が可能となる。前記微細な凹凸部を有するレジストマスクb35は、フォトレジスト又は電子線レジスト11を塗布後、マスク12を介することなく直接光又は電子線を所望のパターンで照射し後、現像23することによって形成してもよい。

【0037】〔実施例5〕表面に平坦部と微細な凹凸部を有する誘電体層の製造工程の他の実施例を図9に示 20 す。本実施例では、基板上に熱によって形状変化する無機材料や有機材料の薄膜を形成し、その上に金属材料の薄膜を形成する。金属材料の薄膜の表面全体をイオンエッチングして、上記熱によって形状変化する薄膜の表面に微細な凹凸を形成する。その後、熱によって形状変化する薄膜の表面に光又は電子線を照射して所望の形状の平坦部の領域を形成するものである。

【0038】図9に示すように、透明基板1上にスパッタリング法などにより、熱的に形状変化する薄膜61として、例えばGeSbTe膜を膜厚100nmに形成 30し、その上にマスク材62として粒状の金属薄膜、例えばTi薄膜を膜厚20nmに形成する(a)。次に、上記マスク材62の表面をイオンエッチング63して、マスク材62の表面全体を順次除去することにより、上記薄膜61の表面に上記マスク材62の金属薄膜の粒状に対応した微細な凹凸を形成する(b)。次に、上記微細な凹凸を有する薄膜61の表面に光を収束したレーザ光を照射して、照射部分を熱的に融解して形状変化させて平坦にし(c)、所望のパターンの平坦部の領域65と微細な凹凸部の領域66を形成し原盤とする(d)。以 40後、前記実施例1に示したスタンパ作製工程と基板作製工程により基板を作製する。

【0039】こうして、所望のパターンの平坦部と微細な凹凸部を表面に有する基板を形成できる。基板上に保護層を形成し、その上に従来例と同様に膜厚80nmの磁性層3を形成し、さらに、保護層4を形成して光磁気記録媒体5を作製した。これにより、光磁気記録媒体上に保磁力が異なる領域が得られる。したがって、保磁力の小さな領域にのみ微小な記録磁区を形成することが容易になり、高密度記録が可能になる。

12

【0040】上記熱的に形状変化する薄膜としては、低融点材料が好ましく、上記GeSbTeの成分元素うちの少なくとも一つを、Cu, Zn, Ga, As, Se, Ag, Cd, In, Sn, Ba, Au, Tl, Pb及びBiの少なくとも一者に置き換えた材料でもよいし、合金又は化合物でもよい。また、上記マスク材のTiの一部又は全部をAl, Si, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, In, Sn, Sb, Te, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Tl, Pb, Bi又はCに置き換えても同様の微小凹凸を形成できる。この場合、融点の高い金属ほど微小凹凸の間隔を小さくでき、融点の低い金属ほど微小凹凸の間隔を大きくできる。

【0041】上記所望のパターンの平坦部と微細な凹凸部を有する基板を作製する工程において、上記マスク材62の表面をイオンエッチング63して、マスク材62の表面全体を順次除去し、上記薄膜61の表面に微細な凹凸が形成後、所望のパターンの平坦部を形成するためのマスクを介して、上記薄膜61の照射部分を熱的に形状変化させて平坦にし、所望のパターンの平坦部の領域65と微細な凹凸部の領域66を形成し原盤としてもよい。また、上記薄膜61の表面を熱的に形状変化させたものを基板として直接用いてもよい。

【0042】〔実施例6〕表面に平坦部と微細な凹凸部を有する誘電体層の製造工程の他の実施例を図10に示す。本実施例は、高いエネルギービームを照射して、照射領域を凹状に形状変化させることにより磁性膜内に保磁力の異なる領域を設けるものである。

0 【0043】本実施例の光磁気記録媒体は、マグネトロンスパッタリング装置及びレーザ光を用いて、以下のようにして作製した。図10に示すように、表面に光ヘッド案内溝及びアドレスなどを表すビットやセクタマーク又は記録情報などの凹凸パターンを有する透明なディスク状基板1上に、スパッタリング法により、窒素濃度10%のアルゴン窒素混合ガス中で、Siターゲットよりスパッタガス圧10mTorrにおいてSiを反応性スパッタし、誘電体層71として窒化珪素を形成した(a)。窒化珪素の膜厚は65nmである。

40 【0044】ここで、ディスクをスパッタ装置内から取り出し、波長407nmのレーザを用い、ディスク回転数900rpm、レーザパワー10mW、周波数2.5 MHz、デューティ比25なる条件にてレーザ74を照射した。照射したレーザ74のパルス幅は約200nsecである。本実施例では、窒化珪素の屈折率の波長依存性を利用している。窒化珪素は波長400nmでは吸収を持つが、記録再生を行う780nmでは透明である。したがって、波長407nmのレーザを照射することにより、窒化珪素の熱吸収のため基板が熱変形を起こし、その形状に沿って誘電体層も変形し凹状領域75が

形成される(b)。上記凹状領域75の表面形状を原子間力顕微鏡により測定したところ、凹状領域の半値幅(凹状領域の直径に相当)の平均値は100nm、凹状領域の間隔は800nmであった。

【0045】スパッタ装置内に上記ディスク状基板1を戻し、実施例1と同様に、TbFeCoからなる膜厚30nmの磁性層72、窒化珪素からなる膜厚50nmの保護層73の順に積層して記録媒体5を形成した(c)。この記録媒体5に、波長780nmのレーザ光を用い、回転数1800rpm、レーザパワー4mW、周波数5MHz、デューティ比25なる条件にて、タイミングをとってレーザをパルス照射した。磁性膜の凹状領域の保磁力は他の領域に比べ低くなっており、凹状領域内に直径約200nmの微小な磁区を安定に記録することができた。

【0046】本実施例では、磁性層の積層前に凹凸を形 成するためのレーザ照射を行ったが、磁性層又は/及び 保護層積層後に同様の処理を行っても、本実施例と同様 の効果が得られる。また、ここでは、窒化珪素を熱吸収 層として用いたが、基板自身に熱吸収層の役割を持たせ 20 たときにも、本実施例と同様の効果が得られる。上記凹 状領域の深さ又は凸状領域の高さの平均値は10~50 nmの範囲、深さ又は高さの半値幅の平均値は100~ 500nmの範囲が好ましく、凹状領域と凹状領域の間 隔又は凸状領域と凸状領域の間隔の平均値は200~1 000nmの範囲が好ましい。上記深さ又は高さの平均 値が10mm未満満では保磁力の差が小さく、上記深さ 又は高さの平均値が50nmを超えるとノイズが増大す る。上記探さ又は高さの半値幅の平均値が100mm未 満では記録信号が小さくなり、500nmを超えると高 *30* 密度化が困難である。また、上記間隔の平均値が200 nm未満では信号検出時に間隔の分離が困難であり、1 000nmを超えると高密度化が困難である。

【0047】〔実施例7〕図9に、本発明による光磁気 記録媒体を用いる光磁気記録装置の一実施例を示す。本 実施例の光磁気記録装置は、光磁気記録媒体51の温度 を上昇させて記録したり、再生するための光を照射する ための光ヘッドを有し、その光ヘッドはオートフォーカ スやトラッキング等の位置制御手段によって、情報を記 録/再生すべき位置に位置決めされている。情報を記録 40 する際には、記録すべき情報に応じて光の強度や磁界の 強度を変調する手段を用いて変調する。その際、記録さ れて形成される磁区が、図11などに示した磁気特性の 変化した領域6と概ね一致するように、再生信号をもと にクロック再生回路で作られたクロックに従って、タイ ミング制御部によって光や磁界の照射時刻(タイミン) グ)を制御する。磁気特性の変化した領域が図7に示し たように同心円あるいは螺旋状の形状を有する場合に は、タイミング制御回路は不要である。

【0048】本実施例では、図11に示した構成の記録 50 2,63…イオンエッチング、33…誘電体層の平坦

14

媒体を用い、サンプルサーボ記録方式により、オートフォーカスやトラッキング等の位置制御をし、情報を記録する際には、記録すべき情報に応じて光の強度や磁界の強度を変調手段を用いて変調する。その際、記録されて形成される磁区が、図11などに示した磁気特性の変化した領域6と概ね一致するように、再生信号をもとにクロック生成回路で作られたクロックに従って、タイミング制御部により光や磁界の照射時刻(タイミング)を制御する。この方法で、1平方インチあたり3ギガパイトり上の高密度な記録が可能であった。

### [0049]

【発明の効果】本発明によると、光スポット径よりも小さな記録磁区を安定に形成することができるため、一平方インチあたり3ギガバイト以上の高密度な記録が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明による光磁気記録媒体の一例の機略断面図。
- 【図2】従来の光磁気記録媒体の断面図。
- 7 【図3】光磁気記録媒体の保磁力の高い部分と低い部分 の温度特性を示す図。
  - 【図4】本発明による光磁気記録媒体の記録原理を示す図。
  - 【図5】光磁気記録媒体の一実施例を示す図。
  - 【図6】光磁気記録媒体の基板の製造方法の一実施例を示す図。
  - 【図7】光磁気記録媒体の誘電体層の製造方法の一実施例を示す図。
- 【図 8】光磁気記録媒体の誘電体層の製造方法の他の実 0 施例を示す図。
  - 【図9】光磁気記録媒体の誘電体層の製造方法の他の実施例を示す図。
  - 【図10】光磁気記録媒体の製造方法の一実施例を示す
  - 【図11】光磁気記録装置の一実施例を示す図。
  - 【図12】光磁気記録媒体の一実施例を示す斜視図。
  - 【図13】光磁気記録媒体の一実施例を示す斜視図。 【符号の説明】
  - 1, 40…基板、2, 30, 41, 71…誘電体層、
  - 3. 42. 72…磁性層、4, 43, 73…保護層、
  - 5,44…記録媒体、6…保磁力の低い領域、7…保磁力の高い領域、8…ディスク状記録媒体、10…透明なガラス板、11…レジスト、12…マスク、13,64 …光又は電子線、14…微細な凹凸部の領域、15…原盤、16…光硬化型樹脂又は熱硬化型樹脂a、17…レジン樹脂基板、18…スタンパ、19…光硬化型樹脂又は熱硬化型樹脂 b、20…透明なガラス円板、21…平坦部と微細な凹凸部を有する基板、22…剥離層、23 …現像、24…平坦部、31…レジストマスクa、3

部、36…誘電体層の微細な凹凸部、47…レンズ、4 8…レーザ光、51…光磁気記録媒体、52…バイアス 磁石、53…パイアス磁界の方向、61…低融点材料、

【図1】

62…マスク材、63…イオンエッチング、65…平坦 部の領域、66…微細な凹凸部の領域、74…光変調レ ーザ、75…凹状領域

40…基板

48 44…記録媒体 47…レンズ

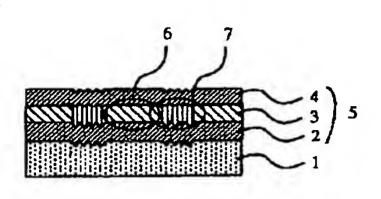
48…レーザ光

43…保護層

42…磁性層

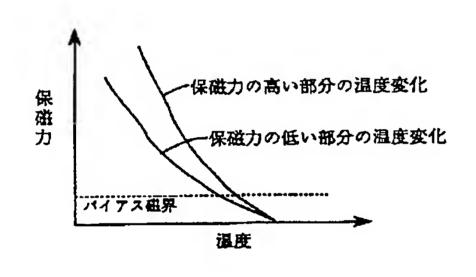
41…誘電体層

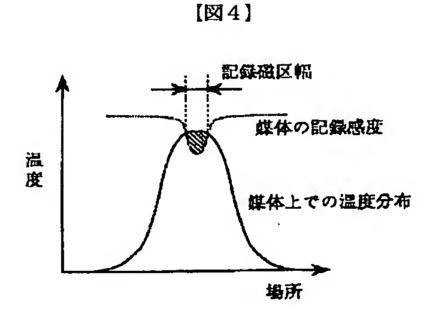
*16* 



- 1…基板
- 2…誘電体層
- 3…磁性層
- 4…保護層
- 5…記錄媒体
- 6…保持力の低い領域
- 7…保持力の高い領域

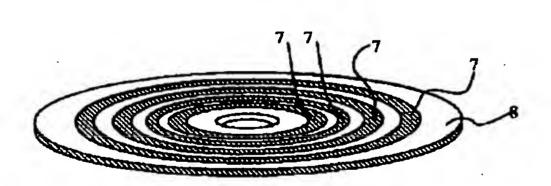
【図3】



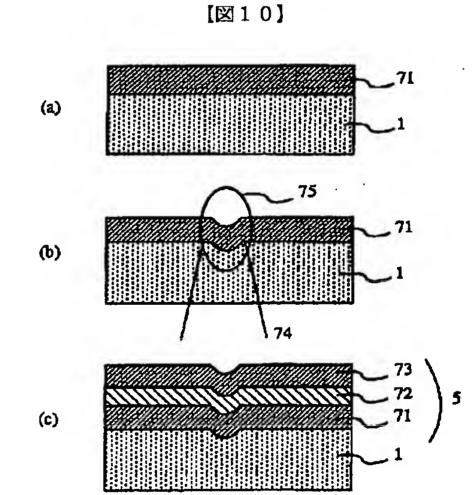


【図2】

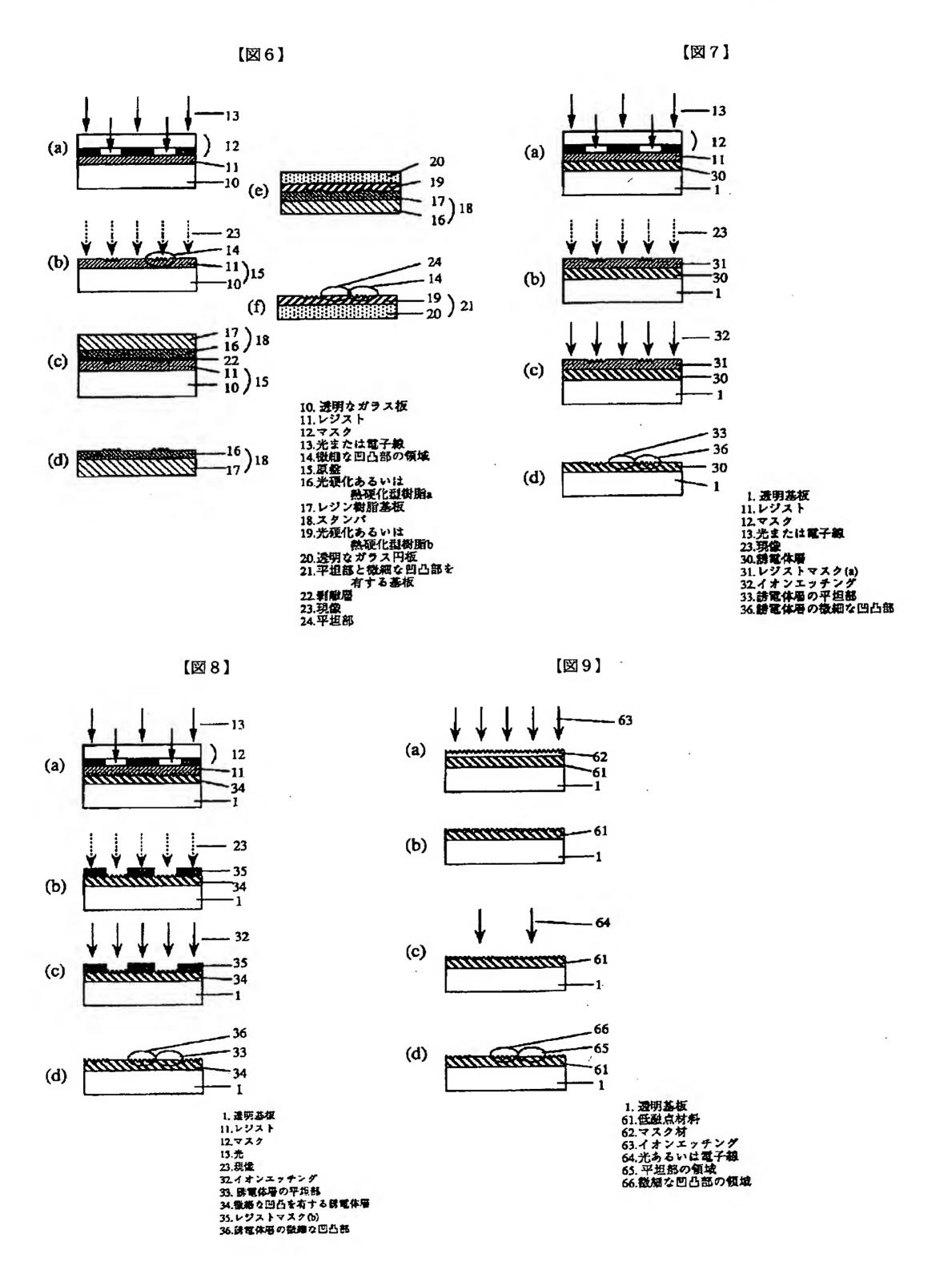
【図5】



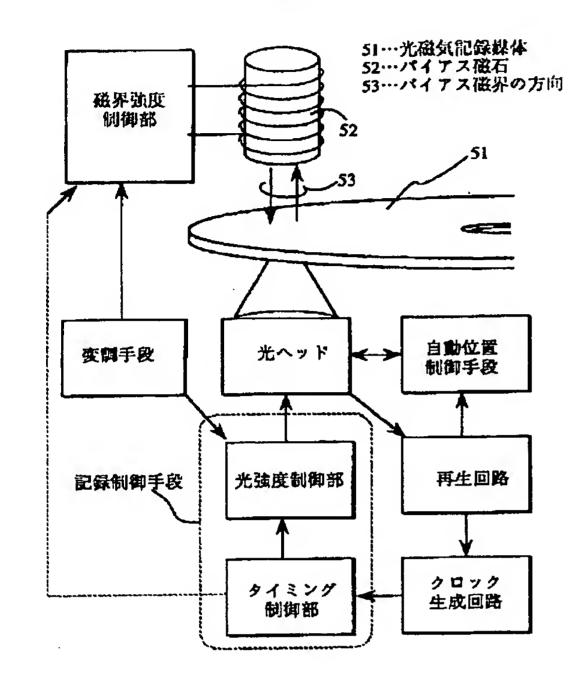
7…保磁力の高い領域 8…ディスク状記録媒体



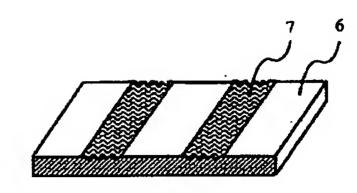
1.透明基板 5.配録媒体 71.誘電体層 72.磁性層 73.保護層 74.レーザ領域 75.凹状領域



【図11】

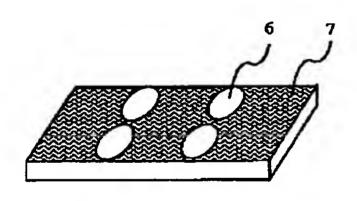


【図12】



6…保磁力が低い領域 7…保磁力が高い領域

[図13]



6…保磁力が低い領域 7…保磁力が高い領域

フロントページの続き

(72)発明者 安齋 由美子

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 (72)発明者 中村 純子

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内